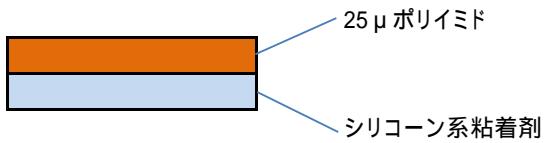


WS-1

25μ ポリイミド基材+シリコーン系粘着剤テープ



特性

基 材 : 25ミクロン ポリイミドフィルム

粘 着 剤 : シリコーン系

色 : 琥珀色

全 厚 : 0.066mm

引張強度 : 63N/10mm

伸 び 率 : 70%

粘 着 力 : 3.0N/10mm

耐熱温度 : 260 / 180 (連続許容温度)

破壊電圧 : 7000V

絶縁抵抗 : 10 M

用途

高耐熱電線の結束、高周波モーター・トラクションモーターの絶縁、小型ボビンコイルの外装絶縁、マグネットワイヤ の結束、ウェーブソルダー時の基板マスキング、真空蒸着・スパッタリング時のマスキング及び電子部品の仮止め。

特 徴

絶縁性や耐溶剤性に優れている。また薄く馴染み性に優れています。

耐摩耗性に優れ、裂けにくい。

粘着剤は熱に強いシリコーン系を使用しており、熱をかけた後もきれいに剥せます。